



Xiaomi Redmi 13 LTE Dual SIM 256GB 8GB RAM

Cena: **165.00 €**<https://mobileshop.eu/lv/xiaomi/mobilie-talruni/redmi-13-lte-dual-sim-256gb-8gb-ram-zils/>

Tīkls	Tehnoloģijas:	GSM / HSPA / LTE
	2G joslas:	GSM 850/900/1800/1900 SIM 1 un SIM 2
	3G joslas:	HSDPA 850/900/2100
	Ātrums:	HSPA +, LTE
	4G joslas:	1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Palaist	Paziņots:	2024. gads, 03. jūnijs
	Statuss:	Pieejams. Publicēts 2024. gada 3. jūnijā
Korpuss	Izmēri:	168.6 x 76.3 x 8.3 mm
	Svars:	205 g
	Būvēt:	Stikla priekšpuse, plastmasas rāmis, stikls aizmugurē
	SIM:	Hibrīda divējāda SIM (Nano-SIM, divkārša gaidīšanas režīma)
Displejs	Veids:	IPS LCD, 90 Hz, 550 niti (HBM)
	Izmērs:	6, 79 collas, 109, 5 cm2 (apmēram 85, 1% ekrāna un korpusa attiecība)
	Aizsardzība:	Corning Gorilla Glass, IP53, putekļu un šķakatu izturīgs
	Izšķirtspēja:	1080 x 2460 pikseli (aptuveni 396 ppi blīvums)
Platforma	OS:	Android 14, HyperOS
	Chipset:	Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm)
	Procesors:	Okta-kodols (2x2, 0 GHz Cortex-A75 un 6x1, 8 GHz Cortex-A55)
	GPU:	Mali-G52 MC2
Atmiņas	Kartes slots:	microSDXC (izmanto koplietotu SIM slotu)
	Iekšējais:	256 GB, 8 GB RAM
		eMMC 5.1
Skaņa	Skalrunis:	Jā
	3,5 mm domkrats:	Jā
Comms	WLAN:	Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, divjoslu
	Bluetooth:	5.4, A2DP, LE
	Radio:	FM radio
	USB:	C tipa USB
	NFC:	Nav
	Infrasarkanais ports:	Jā
	Comms:	GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
Iespējas	Sensori:	Pirkstu nospiedums (uzstādīts sānos), akselerometrs, kompass
		Virtuālā tuvuma noteikšana
Akumulators	Lādēšana:	33W ar vadu
	Veids:	5030 mAh, nav noņemams
Galvenā kamera	Iespējas:	LED zibspuldze, HDR
	Video:	1080p @ 30fps
	Divkāršs:	108 MP, f/1, 8, (plats), 1/1, 67", 0, 64 μm, PDAF 2 MP, f/2, 4, (makro)
Pašbildes kamera	Viens:	13 MP, f / 2, 5, (plats)
	Video:	1080p @ 30fps
	Iespējas:	HDR